

(11)Publication number: 63-275204 (43) Date of publication of application: 11.11.1988

(51)Int.CI.

H01Q 1/38 H01Q 13/08 // H05K 1/02

(21)Application number: 62-110347

(22)Date of filing:

06.05.1987

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(72)Inventor:

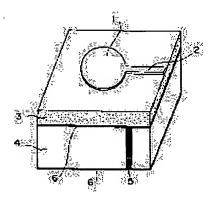
SUGAWARA TAKAO YAMAGUCHI YUTAKA TAZAKI SATOSHI

KAMIYA MASAMI

(54) ONE BODY MOLDED PRODUCT OF HIGH FREQUENCY ANTENNA SUBSTRATE AND ITS MANUFACTURE (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the warp of a substrate by using a special earthing conductor, and integrally molding a conductor, a dielectric and the earthing conductor, formed on the surface of the molded product, into one body.

CONSTITUTION: A plastic molded product 4, provided with a through hole 5, is used as the substrate, and it has such a constitution that the plastic molded product 4 with the earthing conductor of such a special structure that the earthing conductor 6 is formed on the surface of the plastic molded product 4, including the inner surface of the through hole 5, and the dielectric 3 and the conductors 1, 2 are integrally molded into one body. Thus, the warp of the substrate after a circuit pattern is formed on the conductors 1, 2, can be prevented with the aid of the strengthening action of the plastic molded product.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

印 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63 - 275204

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)11月11日

H 01 Q 1/38 13/08 // H 05 K 1/02 7530-5J 7741-5J

N-6412-5F 審査請求 未請求 発明の数 2 (全8頁)

❷発明の名称

高周波用アンテナ基板一体成形物およびその製造方法

②特 頤 昭62-110347

经出 願 昭62(1987)5月6日

隆 男 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 砂発 明 者 館研究所内 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 700 発明 者 Ш 豊 館研究所内 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 聪 田 峪 砂発 明 者 館研究所内 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 個発 明 者 神 谷 雅己 館工場内 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 日立化成工業株式会社 砂出 関 人

明福書

弁理士 廣 瀬

1. 発明の名称

四代 理 人

高周被用アンテナ基板一体成形物およびその製 造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 連体、誘電体および接地導体から構成される高間被用アンテナ基板において、接地導体として、買週孔を有するプラスチック成形品の買週孔内表面を含む成形品表面に形成されている接地導体を用い、単体、誘電体および、接接地導体を一体成形してなることを特徴とする高周被用アンテナ基板一体成形物。
- 媒体および接地導体が網である特許請求の 範囲第1項記載の高間波用アンテナ基板一体 成形物。
- 3. プラスチック成形品が無機または有機充填

刺により補強されている特許請求の範囲第 1 項または第 2 項記載の高周被用アンテナ基板 一体成形物。

- 4. 誘電体が発泡ボリオレフィンフォームまた はポリオレフィン粉末の焼結体である特許請 求の範囲第1項、第2項または第3項配取の 高周波用アンテナ基板一体成形物。
- 5. 続電体が、導体および接地導体に接着層を 設けて接着されている特許請求の範囲第1項、 第2項、第3項または第4項記載の両周被用 アンテナ基板一体成形物。
- 6. 媒体、誘電体および接地導体とから構成されるアンテナ用基板の製造方法において、プラスチック成形品に貫通孔を設け、該貫通孔を含む成形品の表面に接地導体を形成し、導体、誘電体および該プラスチック成形品表面に形成された接地導体を一体成形することを

特徴とする高周被用アンテナ恭観一体成形物 の製造方法。

- 導体および接地導体が網である特許請求の 範囲第6項記載の高周波用アンテナ基板一体 成形物の製造方法。
- 8. プラスチック成形品が、無機または有機充 壊剤により補強されている特許請求の範囲係 6 項または係7項記載の高周波用アンテナ基 板一体成形物の製造方法。
- 9. 誘電体が発泡ポリオレフィンフォームまた はポリオレフィン粉末の統結体である特許請 求の範囲第6項、第7項または第8項記載の 高周被用アンテナ基板一体成形物の製造方法。
- 10. 構電体を、接着層を設けて導体および接 地道体に接着する特許請求の範囲第6項、第 7項、第8項または第9項記載の高周波用ア

ンテナ恭板一体成形物の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産媒上の利用分野)

本発明は、衛星放送等の通信分野で使用される 平面アンテナ用益板に関するものである。

(従来の技術)

類は弦等のアンテナとして使用されるマイクロ被用平面アンテナは、誘電体の片面に導体として飼箱等を用い、これを回路加工し円形、カランク形等の共振との放射器)やマイクしまるに、 一般では、 一般

3

また日経エレクトロニクスNo.347号 145~160ページ(1984年、日経マグロウヒル社)に紹介記載されているように衛星放送等のマイクロ被受信用平面アンテナには、誘電体の片面の導体に共振器を多数個配置し、電波電力を受信し、これらをマイクロストリップラインで整

4

合させ、1~数箇所に集め同軸ケーブル等でコン パーター、チューナー等へ導く方式が知られてい る。しかし、この方法では、高周波電力が誘電体 基板の導体中を流れると異皮抵抗等のため波袞が 大きく、共振器の電波電力がストリップラインを 伝旋する際の損失(伝送損失)が大きくなってし まうという問題がある。この問題点を解決する手 段として、たとえば平面アンチナの閉口部を数区 **西に分けストリップラインの長さを短くして共振** 器からの電波電力をこれらの区画の中心に集め、 伝送損失の小さい導波管や同軸ケーブルによりこ れらの区画を結ぶ方法が考えられるが、この方法 ではストリップラインと導波管や同軸ケーブルの 接続が複雑になり、しかも工程数が多くなるとい う欠点がある。また別の手段として、基板上に多 数個の共級器を配し、これらをマイクロストリッ プラインで結合し1箇所に集中させ同軸ケーブル と結合する方法が望ましいと考えられるが、この 場合マイクロストリップラインの伝送損失の小さ い基板としなければならない。

すなわち、衛星放送の電波はVHF、UHP帯の地上放送の電波のように大電力化できず欲弱であるため、アンテナの利得を上げるうえでもさらに大幅に伝送損失の小さい基板が要求されているのが現状である。

ならないという問題がある。また、補強板として、 プラスチック等の箱緑体を用いる方法もあるが、 この場合には、アンテナの原理上および使用する モードの固定のために用いられる導被管や飼軸ケ ーブルのシールド導体と接地導体との接続が困難 となるという問題点がある。さらに、この平面ア ンテナの補強材として特開昭59-61203号 公報、実開昭59-76118号公報には、炭素 繊維を樹脂に含焚、硬化したハニカムサンドイッ チ構造体で作られる強化プラスチック板を使用す ることが示されている。しかしながらこれらは高 価な炭素繊維を使用するものであり多くの製造工 程を要しコスト高となってしまうため、衛星放送 本体および中継用で大型アンテナ等の特殊なアン テナとして有用であるが、御風放送からの電被を 受信する民生用、寂庭用の受信アンテナとしては あまりにも商価なものとなり不向きであるなどの 問題点があった。

(発明の目的)

7

本発明は、前記事情に基づいてなされたものであり、その目的の1つは、基板の反りが実質的に生せず、導波管や同軸ケーブルと接地選体との接続が容易であり、しかも、伝送損失が大幅にく、低しており、さらにコンパクトで収納性が高く、低量であるなどの特性上かつ実用上著しく優れた高間波用アンテナ基板一体成形物を提供することであり、別の1つの目的は、その製造方法を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

法として、プラスチック放形品に貫通孔を設け、 該貫通孔を含む該プラスチック成形品の表面に、 金属メッキを能して接速導体を形成せしめ、しか る後に、導体、誘導体および該接地導体を一体成 形化する方法が本発明の第2の発明の目的達成に 極めて有効であることを見出し、これらの知見に 基づいて本発明を完成するに至った。

すなわち第1の発明の高周波用アンテナ基板一体成形物は、暴体、誘電体および接地導体から構成される高周波用アンテナ基板において、接地導体として、貫通孔を有するプラスチック成形品の関連孔内表面を含む成形品表面に形成されている。接地導体を用い、導体、標電体および該成形品。表現に形成された接地導体を一体成形してなることを特徴とする高周波用アンテナ基板一体成形物である。

第2の発明は、上記第1の発明の高周被用アンチナ基板一体成形物を製造する方法の発明であって、導体、講電体および接地導体とから構成されるアンテナ用基板の製造方法において、プラスチ

ック成形品に貫通孔を設け、該貫通孔を含む成形 品の表面に接地導体を形成し、導体、続電体および設プラスチック成形品表面に形成された接地導 体を一体成形することを特徴とする商間使用アン テナ基板一体成形物の製造方法である。

次に、本発明の高周被用アンテナ基板一体成形 物を図に基づいて説明する。第1図は、平面アン テナの一部分を示す斜視図であり、1、2は導体 に回路を形成した後の共振器とストリップライン、 3は誘電体、4はプラスチック成形品、5はプラ スチック成形品に設けた實通孔、6はプラスチック成形品を設けた實通孔、6はプラスチック成形品に設けた實通孔、6はプラスチック成形品を設けた實通孔を面に形成した接地基 体を示す。

プラスチック成形品もには貫通孔 5 が殺けられており、この貫通孔 5 の表面とプラスチック成形品もの両面には導通する導体膜(金属張り、メッキ、蒸着膜など)が施されて接地導体 6 が形成されており、接地導体 6 が形成されているプラスチック成形品もと装電体 3 と導体 (1、2)とは第1 図のように積層一体化されている。こうするこ

とにより導体に共扱器、マイクロストリップライは、 ン学の回路パターンを形成した後の番板の切りは、 一体成形したブラスチック成形品4の樹独の現に より防止できる。また誘電体6が貫通孔5の を通に形成されている接地導体6を通過してもので、 での機切り表面の接地導体6を通過するので、 同軸ケーブルまたは運放管はこの外側表面の接地 準体6の過当な部位に接続すれば良く、したがっ でこれらは容易に取付けることができるので作業 性が奢しく向上する。

賃通孔5の数は、1個でもよいが、信報性を確 実なものとするために2個以上であることが望ま しい。

プラスチック成形品もは、シート状または型内 において防湿する形状に試形するものであれば特 に制限はなく、押出成形、プレス成形、射出成形、 スタンパブル成形、真空成形、RIM成形等一般 に使用される成形方法で成形されたものを適宜選 択して用いることができる。そしてコンパーター

1 1

等の関連部品を取付けるためのポスを有したり、 プラスチック成形品の強度を発現させるためリブ が設けられているものであっても良い。また、こ のプラスチック成形品は無機または有機充塡材に よって強化されているものが望ましい。

1 2

依電体 3 としては、高周波用基板に多用されているポリテトラフルオロエチレンやポリエチレンにガラス繊維を埋設させたものであっても良く、この他ポリオレフィン、ポリスチレン等の樹脂なども好適に使用できる。中でも伝送損失を低下さ

前記ポリオレフィンとしては、たとえばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリー1ープテン、ポリー4ーメチルペンテン、ポリイソブテンなどのポリオレフィン単独重合体、エチレンープロピレンサ重合体、ブラン共重合体、ブラン共工合体、エチレンーが設け、アラン共工の体、エチレンーステレン共工合体、のようなポリオレフィン共重合体およびこれらの

15

マー重合体などのようにポリオレフィンに α、βー不飽和カルボン酸、皮たはそのエステル、その無水物もしくはその金属塩あるいは飽和有楓カルボン酸を通常の共重合またはグラフト共重合させて得た共重合体、(I) ポリオレフィンと前記(I) の共重合体の混合物、(II) ポリオレフィンに粘着付与判等を配合した接着性配合物を挙げることができる。

次に、この高間被用アンチナ基板の製造方法を 説明すると、前記プラスチック成形品に前記の如 き貫通孔を設けて成形加工し、その貫通孔を含む 衷面に前記した接地導体を形成した後、前記誘電 体、前記導体(1、2)を積層し一体成形するこ とにより、本発明の高周波用アンテナ基板を製造 しつるものである。

プラスチック成形品へ賃運孔を設ける方法としては、プラスチック成形品を成形する際に型中に 賃運孔となるピン等の治具を設け成形するか、成 形後ドリル打抜き等により賃通孔を設ける方法が ある。 混合物よりなる樹脂組成物などを挙げることができる。 誘電体 S と導体 (1、2) および接地連体 6 は、接着剤または接着フィルムなどの接着層を かして積層されていることが望ましい。これはほな トローク が重な である。 はなる はその 検査中に 極性基を多数 含むと 4 。 、 は a れ d が高くなることがある。 そのような 場合い アクロアクは 必要 最小限にすることが望ましい。

前記接着剤としては、たとえばアクリル樹脂、ポリカレタン樹脂、フェノール樹脂、フェオキシ樹脂、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、エポキシフェノール、ブチラールフェノール等が挙げられる。また、接着フイルムとして(1)エチレンー計設は、エチレンーアクリル酸エステルとした。エチレンーアクリル酸ガラフト化重合体、エチレンーメタクリンジルー計酸ビニル三元共重合体、アイオノ

16

プラスチック成形品表面への接地連体の形成法 は、本発明の目的を満たすものであれば特に制限 はなく、例えば無電解メッキ法または無電解メッ キ法に電気メッキ法を組み合わせた方法、スパッ タ法、電子ビーム蒸着法、抵抗加熱蒸着法等が挙 げられる。

源体、誘電体およびプラスチック成形品上に形成した接地導体の一体成形は、プラスチック成形品上に形成した接地導体と、誘電体および終誘電体と導体との間に前配接着剤もしくは接着層を適切な厚みとなるように設け、互いに密着するように重ね、プラスチックが著しく変形しない条件で加圧・加熱プレスすることにより行うことができる。

なお、ブラスチック成形品として、ポス、リブを設けたブラスチック成形品を用いる場合には、その型を雄型とした場合、ポス、リブに対応した 雄型を作り、ブラスチック成形品をこの鍵型に嵌合せることにより一体成形の作業性を向上させる ことができる。

(作用)

本発明の高周波用アンテナ基板は貫通孔を設け たプラスチック成形品を用いており、その貫温孔 内裏面を含むプラスチック成形品表面に接地導体 が形成されている特定の構造の接地導体付プラス チック成形品、誘電体、導体を積層一体成形した 構成となっているので、プラスチック成形品の補 強作用により導体に回路パターンを形成した後の 基板の反りを防止することができ、かつ同軸ケー プルまたは導波管と接地導体の結合は、誘電体に 陸接する接近退体がプラスチック成形品に設けた 貫通孔上に形成された接地導体を通してもう一方 の接地導体に導通しているので、この部位に接続 すれば良く容易に取付けられ、作業性が署しく向 上する。さらに誘電体として、モーやもangの 小さい発泡ポリオレフィンフォーム、またはポリ オレフィン粉末の焼結体を使用し、接地導体とし て線を使用することにより伝送損失を大幅に低下

19

フォーム、ハイエチレンS (1m、日立化成工業株式会社商品名))、接着フイルム (ニュクレル090BC)、圧延網箱(35μm、日本鉱業株式会社製)をこの順序に積層し、接着フイルムとフォームの設定体厚みが0.7~0.8mになるよう120℃で10分間プレスして一体成形した平面アンテナ
差板を得た。

寒燒例2

プラスチックとしてガラス繊維を10重量外合む、ガラス繊維強化ポリー4ーメチルペンテンー1、PR-TPX T110(三井石柏化学工業株式会社商品名)を用い、260ででプレスにより成形を行い、300×300×3mの資過孔をドリック成形品を得た。これに1mのの資過孔をドリルにより4個設けた。次にこれを常法に従い網でを用いスパッタ法によりプラスチック成形品の表面、表面にそれぞれスパッタを行い、厚さ2~3μmの接地導体となる網を形成した。

貫通孔表面は網で被覆されており、ブラスチッ

させることができるものである。

(実施例)

実施例1

プラスチックとしてABS、クララスチックA P-8 (住友ノーガタック株式会社商品名) を用 い、230セでプレスにより成形を行い、300 ×300×3mのプラスチック成形品を得た。こ れに1m¢の貫通孔をドリルにより4個設けた。 次にこれを常法に従いクロム酸硫酸でエッチング を行い、日立無電解期メッキ被CUST-201 (日立化成工業株式会社商品名) により貫通孔を 含むプラスチック成形品表面に無電解網メッキを 行い、さらに破散網を使用し電気メッキを行って 厚さ2~3μmの銅メッキ体としての接地導体を 形成した。この接地導体張りプラスチック成形品 の片面の網メッキ上に接着フィルム(ニュクレル 0 9 0 B C (2 5 µ m. 三井デュポンポリケミカ ル株式会社商品名、エチレンメタアクリル酸共量 合体))、誘電体(10倍発泡架橋ポリエチレン

2 0

ク成形品の裏面、裏面の導道をテスターで測定したところ導通があった。この接地導体を形成したプラスチック成形品上に実地例 1 と同様にして接着フィルム、フォーム、網絡を積着し一体成形平面アンテナ基板を得た。

比較例1

実施例2で使用したPR-TPX T110の300×300×3.7 mの版をプレスで成形し、これに接着フィルムニュクレル0908C(25pm)を介して圧延網箔を積層し、120でで10分函プレスし両面調張り積層板を得た。

比較例 2

比較例1のプラスチックを高密度ポリエチレン、ハイゼックス 6 2 0 0 B (三井石油化学工業株式会社商品名) とし、プレスによる成形温度を1 8 0 でとすること以外比較例1と同様に行い、両面網銀り積層板を得た。

実施例1、2、比較例1、2で作製した基板の

■ 、、伝送損失、導体(調箱)を金面エッチング した後の300mスパン間の反り量を第1皮にま とめて示した。

*・はASTM D3380により測定した。 伝送損失はマイクロストリップラインの特性インピーダンスが50±50になるよう基板の導体 (網格)をエッチングしストリップラインを形成 し、スイーブジェネレータ、スカラネットワーク アナライザーにより常法で測定した。脚定周数 は12GH*で行った。反りは基板をつるし、直 線定規を凹面にあて、定規と凹面との距離の最大 値を測定値とし、これを反り量とした。

(以下会白)

第1妻

項目	実施例1	安陸例 2	HAZEN 1	HAGE 12
出於電車。	1. 2	1. 2	22	2. 3
伝	2.1	2. 1	2. 9	2. 7
反り量 (m) (300 mスパン)	0	0	8	*

* 基板がカールし別定不可

2 3

なり反り量が拠定できなかった。反り量制定後の 比較例 1 および 2 を厚さ 1 mmのアルミニウム板に ピス止めしたが、比較例 2 のものでは狭い間隔で ピス止めしなければ監板がアルミニウム板から俘 き上がってしまった。

2 4

実施例3

実施例1のプラスチック成形品を網メッキするのにかえてニッケルメッキした他は同様にして平面アンテナ基板を得た。このものの伝送損失は2.5 d B /mであって、反り量は零であった。

(発明の効果)

本発明によると、基板の反りが実質的に生じず、 導被管や同軸ケーブルと接地導体との接続が容易 であり、しかも、伝送損失が大幅に低下しており、 さらにコンパクトで収納性が高く、軽量であるな どの特性上かつ実用上著しく優れた高周披用アン テナ番板一体成形物およびその効率のよい製造方 法を提供することができる。

4. 図園の簡単な説明

第1図は本発明の裏間被用アンテナ基板の一実 施療機の主要部分の斜視図である。

符号の説明

1 導体(共振器)

2 導体(マイクロストリップライン)

3 誘電体

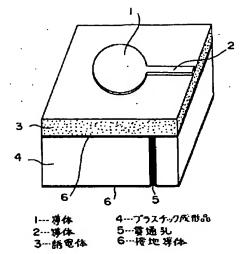
4 プラスチック成形品

5 黄通孔

6 接地導体

代理人 弁理士 廣瀬 章





第 | 図

2 7

٠.

.

•